



平成25年度日本歯科理工学会 関東支部地方会セミナーご案内

◆—日本医用歯科機器学会と共催—◆

日時：平成25年8月3日（土）

場所：東京医科歯科大学 歯科棟南4F 特別講堂

参加費：2,000 円

プログラム：

12：30～13：30 ランチョンセミナー「安全・安心な歯科治療を進めるために」
（吉田製作所提供）（要 事前登録）

13：30～15：30 一般講演（聴講のみ）

15：30～16：30 特別講演 「学生たちによる人工衛星プロジェクト PROITERES」
大阪工業大学教授 西川 出 先生

16：30～17：30 シンポジウム「切削用歯科医用機器～日本の誇る新技術～」

18：00～懇親会（要 事前登録）

* 今年度の日本歯科理工学会関東地方会夏期セミナーは、日本医用歯科機器学会第23回研究発表大会と共催で行います。
関東地方会会員の方は事前登録することにより、ランチョンセミナーからシンポジウムまでの聴講ならびに懇親会にご参加いただけます。
（但し、一般講演にて発表する場合には日本医用歯科機器学会に入会する必要があります。）

申込先：〒113-8549 東京都文京区湯島1-5-45
東京医科歯科大学歯学総合研究科
先端材料評価学分野 本郷敏雄
Tel：03-5803-5469, Fax：03-5803-5467
E-mail：hongo.abm(アットマーク)tmd.ac.jp
（アットマークは各自@に変換して下さい。）

申込方法：氏名、所属、連絡先、ランチョンセミナーおよび懇親会参加の有無を明記の上、6月28日（金）までに
上記宛にメールまたはFAXでお申し込みの上、参加費をお振り込み下さい。
研究室でまとめて申し込まれる場合は、
代表者名、人数、参加者氏名（ランチョンセミナーおよび懇親会参加の有無）、連絡先を明記して下さい。

参加費振込先：

郵便振替 記号：10030 番号：88107991
「ニホンシカリコウガツカイカントウシブ」

【銀行振り込み】

ゆうちょ銀行 店名：〇〇八、店番：008（普）8810799